```
T S1/5/1
```

```
1/5/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.
004357028
WPI Acc No: 1985-183906/198530
XRPX Acc No: N85-138089
 Optical interconnection system - uses digital bus provided by boundary
 layer material with spaced coupling windows for switching circuit
 transducers
Patent Assignee: HASE K R (HASE-I)
Inventor: HASE K R
Number of Countries: 012 Number of Patents: 006
Patent Family:
            Kind Date
                                        Kind
                                                 Date
                                                           Week
                            Applicat No
Patent No
                                           A 19850109
                                                          198530
            A 19850718 WO 85DE2
WO 8503179
             A 19850905 DE 3400480
                                           A 19840109
                                                          198537
DE 3400480
             A 19860122 EP 85900630
                                           A 19850109
                                                          198604
EP 168444
             W 19860508 JP 85500450
                                          A 19850109
                                                          198625
JP 61500941
             В
EP 168444
                  19880713
                                                          198828
DE 3563806
             G 19880818
                                                          198834
Priority Applications (No Type Date): DE 3400480 A 19840109
Cited Patents: 2.Jnl.Ref; EP 63626; JP 50088778; US 3189744; US 3401469; US
  4076375; US 4307294; JP 57088778
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                                    Filing Notes
                        Main IPC
WO 8503179
             A G 46
  Designated States (National): JP US
   Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB LU NL SE
EP 168444
             A G
   Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB LI LU NL SE
EP 168444
             B G
  Designated States (Regional): AT BE CH DE FR GB LI LU NL SE
Abstract (Basic): WO 8503179 A
       The interconnection system uses an optical bus to couple a number
    of switching circuits (7) arranged on a light guide plate (1). This has
    a boundary layer material (2) with a complex refractive index valve and
    spaced light coupling windows (3). Each of the switching circuits (7)
   has optoelectrical and electrooptical transducers (4,5) aligned with
   the coupling windows (3) for supplying signals to the optical bus and
   receiving signals from the latter.
       Pref. each switching circuit has a data converter (16,19,20)
   converting incoming serial data into parallel form for coupling to the
   optical data bus and converting parallel data drom the latter into
   serial output data.
       USE - Interconnecting electronic units in data processor or
   microprocessor or for digital communications circuits.
       2/7
Title Terms: OPTICAL; INTERCONNECT; SYSTEM; DIGITAL; BUS; BOUNDARY; LAYER; 🖲
 MATERIAL; SPACE; COUPLE; WINDOW; SWITCH; CIRCUIT; TRANSDUCER
Derwent Class: P81; T01; V07; W01; W02
International Patent Class (Additional): G02B-006/28; G06F-001/00;
 H01L-027/15; H04B-009/00; H05K-001/02
File Segment: EPI; EngPI
```

### (9) BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND

# Offenlegungsschrift DE 3400480 A1

(5) Int. Cl. 4: G 02 B 6/28

G 02 B 6/12 G 06 F 1/00



DEUTSCHES PATENTAMT

② Aktenzeichen:

P 34 00 480.7

2) Anmeldetag:

9. 1.84

Offenlegungstag:

5. 9.85

(71) Anmelder:

Hase, Klaus-Rüdiger, Dipl.-Ing., 4350 Recklinghausen, DE

(74) Vertreter:

Münich, W., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat.; Neidl-Stippler, C., Dipl.-Chem.Dr.phil.nat., Pat.-Anw.; Schiller, W., Dr., Rechtsanw., 8000 München

② Erfinder:

gleich Anmelder



Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Optisches Bus-System (Optobus) mit planarem Lichtleiter für datenverarbeitende Systeme, insbesondere Mikrorechner

Die Erfindung hat zum Gegenstand, die Leiterplatten herkömmlicher Bauart mit ihren elektrischen Signalleitungen, insbesondere solche in Rechnersystemen, die eine BusStruktur besitzen, zu ersetzen durch eine transparente optische Lichtleiterplatte, deren Dicke groß sein kann in Relation zur Wellenlänge und die beidseitig mit einem Grenzschichtmaterial beschichtet ist, das eine i. a. komplexwertige Brechzahl hat.

Das Grenzschichtmaterial besitzt Aussparungen, die als Koppelfenster mittels elektro-optischer Wandler (z. B. LED, Halbleiter-Laser) und opto-elektrischer Wandler (z. B. Photodioden) eine Ein- bzw. Auskopplung der zur Nachrichtenübertragung verwendeten Lichtsignale in die Lichtleiterplatte ermöglichen.

Die Wandler (LED, PD usw.) sind Teil der Rechnerkomponenten, die in entsprechenden Gehäusen auch den integrierten Schaltkreis (Rechnerkomponenten-Chip) und Anschlüsse für die elektrische Energieversorgung beinhalten.

Die businterne Datenübertragung erfolgt in serieller Form, wobei gegebenenfalls in den Rechnerkomponenten eine Parallel-Seriell-Umsetzung vorgenommen werden muß, sofern diese die Daten parallel verarbeiten, speichern usw. Insbesondere müssen passive Bus-Teilnehmer eine Taktrückgewinnung durchführen, wenn nur ein Übertragungskanal benutzt werden soll.

#### <u>Patentansprüche</u>

Optisches Bus-System (im folgenden Optobus genannt) und entsprechend wirkende, innerhalb eines Gesamtinterne Nachrichten-Übertraarbeitende gungssysteme, unter anderen in datenverarbeitenden Geräten, insbesondere in Mikrorechnern, die mittels einer oder mehrerer Übertragungskanäle, die in den 10 Teilkomponenten (im folgenden Bus-Teilnehmer nannt) des Gesamtsystems anfallenden, gespeicherten oder zu verarbeitenden Informationen (Daten) Nachrichten untereinander in einer einheitlichen oder zumindest ähnlichen Form übertragen (im fol-15 als Bus-Transferoperation bezeichnet), durch gekennzeichnet, daß als Übertragungsmedium eine planare oder auch gekrümmte für die zur Übertragung verwendete Lichtwellenlänge transparente (1) als Lichtleiter mit einer Scheibe 20 groß sein kann in Relation zur verwendeten Lichtwellenlänge eingesetzt wird und die auf den beiden großen Außenflächen mit einem Grenzschichtmaterial (2) mit einem beliebig komplexwertigen Brechungsindex so beschichtet ist, daß der für die Signalüber-25 tragung wesentliche Anteil der Lichtleistung geführt werden kann, Lichtleiter wobei dieses Grenzschichtmaterial mit Koppelfenster (3) so versehen ist, daß über eine feste oder lösbare Koppelzwischenschicht (27) solche, mit gerichteten 30 ungerichteten optischen Sende- (4) und Empfangselementen (5) ausgestattete Bus-Teilnehmer (7), die zur Signalübertragung verwendete Lichtleistung einausgekoppeln können und die solchermaßen übertragene Information in eine für die weitere Verar-35 oder Speicherung erforderlichen Form beitung setzen.

- 2. Optobus nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Informationsübertragung seriell erfolgt und die, in den inneren Komponenten (17, 18) anfallenden, zu übertragenden Daten mittels einer Parallel-Seriell-Umsetzung (16) in die zur Übertragung seriellen Form umgesetzt wird und nach der Übertragung wieder rückumgesetzt wird.
- 10 3. Optobus nach Patentanspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zur Verbesserung des optischen Koppelgrades ein Koppelkegel (31) auf der dem Koppelfenster (3) gegenüberliegenden Seite im Lichtleiter (1) angeordnet ist.

,15

5

4. Optobus nach Patentanspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zur Verbesserung des öptischen Koppelgrades für die optischen Sender und/oder Empfänger Zusatzoptiken (35, 36, 37) aus Gläsern oder anderen transparenten Stoffen mit unterschiedlichen Brechzahlen derart verwendet werden, daß eine Bündelung des aus- bzw. eingekoppelten Lichtleistungsanteils innerhalb des Hauptübertragungsraumwinkels der Lichtleiterplatte (1) erzielt wird.

2 5.

- 5. Optobus nach Patentanspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusatzoptik (35, 36, 37) mit einer gekrümmten und im allgemeinen asphärischen Fläche (37) so ausgestattet ist, daß ihre Richtwirkung unabhängig von der absoluten Größe der Brechzahl des umgebenden Materials ist.
- 6. Optobus nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrische Energieversorgung der Bus-Teilnehmer

über ein Leitersystem in Form von Leiterbahnstreifen (9) erfolgt, welches auf der Lichtleiterplatte aufgebracht ist.

- 7. Optobus nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ableitung der in den Bus-Teilnehmern anfallenden Verlustleistungs-Wärme über die, gegebenenfalls auch zur elektrischen Energieversorgung genutzten, auf der Lichtleiterplatte angeordneten, Leiterbahnstreifen (Metallschichten, 9) erfolgt.
- 8. Optobus nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die elektro-optischen bzw. opto-elektrischen Wandler, die als optische Sender (4) oder Empfänger (5) der Bus-Teilnehmer dienen, ganz oder teilweise in räumlicher Einheit mit den digitalen bzw. analogen Schaltkreisen auf einem ein- oder beidseitig genutzten Halbleiterplättchen (Chip, 6) aufgebaut sind.
- 9. Optobus nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Bus25 Teilnehmer mit einer mechanischen Halterung an der
  optischen Lichtleiterplatte derart versehen sind,
  daß sie zu jeder Zeit wieder von derselben abgenommen bzw. gegen andere Komponenten ausgetauscht
  werden können.

30

Optisches Bus-System (Optobus) mit planarem Lichtleiter für datenverarbeitende Systeme,insbesondere Mikrorechner

Die Erfindung bezieht sich auf Informationsübertragungskanäle in datenverarbeitenden Systemen, insbesondere auf Mikrorechner und dabei auf die z.Z. dort üblichen parallelen elektrischen Bussysteme, die die rechnerinterne Kommunikation zwischen den aktiven Komponenten (z.B. CPU, DMA-Controller usw.) und den passiven Komponenten (z.B. RAM, ROM, E/A-Bausteine usw.) ermöglichen.

Mit zunehmenden Fortschritten in der Integrationstechnik ist es zwar gelungen, ganze Rechner auf einen Halbleiter-Chip zu integrieren, jedoch nehmen die Anforderungen Verarbeitungskapazität Flexibilität und bezüglich 1.5 als die technologischen Möglichkeiten. schneller zu Hinzu kommt, daß sich für bestimmte Komponenten (z.B. Speicher) genau abgestimmte Herstellungstechniken herausgebildet haben, die mit den verfügbaren technologischen Möglichkeiten ein Maximum an Integrationsdichte 20 erreichen.

Dies bedeutet aber, daß auch in Zukunft Rechnersysteme neben einem oder mehreren Prozessoren aus einer mehr oder weniger großen Anzahl zusätzlicher Komponenten bestehen werden, zwischen denen Daten in Form von Nachrichten ausgetauscht werden müssen. Die systeminterne Nachrichtenübermittlung geschieht bislang über elektrische Verbindungsleitungen auf galvanischem Wege. Dabei hat sich der "Bus" durchgesetzt, durch den alle am Bustransfer beteiligten Hardwarekomponenten (im folgenden Bus-Teilnehmer genannt /1/) des Gesamtsystems miteinander zusammengeschaltet sind.

Die Busse sind heute für die meisten 8- und 16-Bit-Mikroprozessoren als parallele Leiterbahnsysteme ausge-

5

legt. Dabei wird in der Regel jeder Binärstelle des Daten- und Adreß-Wortes sowie den Steuersignalen eine elektrische Leitung zugewiesen. Dies erfordert schon bei den 16-Bit-Prozessoren Gehäuse mit 64 und mehr Anschlüssen. Der dafür erforderliche elektrische Kontaktapparat muß aus naheliegenden Gründen sehr zuverlässig sein und stellt beim heutigen Stand der Integrationstechnik für die meisten Mikrorechner-Komponenten den höchsten Kostenanteil dar.

10

15

5

Man hat daher versucht, die Anzahl der Bus-Leitungen dadurch zu vermindern, daß man Datenwörter und Adreß-wörter über dieselben Leitungen im Zeitmultiplex-Verfahren überträgt (Beispiele in /2/). Bei kleineren Systemen (z.B. /3/) wurde der Bus seriell ausgelegt und auf zwei Leitungen (Daten- und Takt-Leitung) reduziert. Diese Multiplex-Verfahren haben jedoch ihre Grenzen, da sie zu einer Erhöhung der Bandbreite für die Bus-Signale führen.

20

25

30

Mikrorechner werden heute durchweg in Leiterplattentechnik gefertigt. In Anbetracht der dadurch bedingten Topologie der Bus-Leitungen muß man, mit Rücksicht auf die Flexibilität des Gesamtsystems, Kompromisse bezüglich der Gleichmäßigkeit des Wellenwiderstandes der Leitungen und damit notwendigerweise auch der wellenwiderstandsmäßigen Abschlüsse der Bus-Leitungen eingehen. Die dadurch verursachten Störungen und die Beeinflussungen durch ungenügende Abschirmung gegenüber benachbarten Leiterbahnen führen bei der Vielzahl der erforderlichen Bus-Leitungen zu einer Begrenzung der nutzbaren Bandbreite und beschränken die Bus-Kanalkapazität, insbesondere von Mikrorechnern mit hoher Rechenleistung.

Daher sind schon vor einiger Zeit Versuche unternommen worden, die in der Weitverkehrs-Nachrichten-Übertra-

gungstechnik zwischenzeitlich so erfolgreichen optischen Übertragungsverfahren auch für Bus-Systeme von Rechnern für die hier nur kleinen und mittleren Entfernungen nutzbar zu machen (/4/).

Die Einführung optischer Übertragungsverfahren wird aber nur dann einen Fortschritt darstellen, wenn die Vielzahl der Bus-Leitungen auf einen Übertragungsweg reduziert werden kann; das heißt, daß das parallele Bus-Protokoll in ein (zumindest teilweise) serielles überführt werden muß. Bei den z.Z. üblichen Transfergeschwindigkeiten von 0,5...40 MByte/s ergeben sich damit, je nach Auslegung des Bus-Protokolls, Übertragungsraten zwischen 50 und ca. 600 MBit/s. Angesichts der, in der optischen Glasfasertechnik erreichten Transferraten von mehreren GBit/s, stellt dies von der Bauelemente-Seite her kein grundsätzliches Problem dar.

Andererseits sind aber die bisher bekannten Ankoppeltechniken an die Übertragungsmedien, Glasfaser oder dielektrische Flächen-Wellenleiter, noch mit einem derart hohen Aufwand verbunden, daß sie die leicht lösbaren elektrischen Kontakte herkömmlicher Aufbauten, aus ökonomischer Sicht, noch nicht ersetzen können. Realisierungsvorschläge optischer Busse haben sich daher bislang auf die Zusammenschaltung größerer Multi-ProzessorSysteme beschränkt, bei denen die Entfernungen der Subsysteme in der Größenordnung von 10 bis 100 m liegen.

Für die Verbindung einzelner integrierter Schaltkreise untereinander scheidet die Glasfaser als Übertragungsmedium auch praktisch deshalb aus, da die bisher bekannten Koppelprinzipien, wie Sternkoppler, Ringsysteme mit Repeatern oder T-Strukturen (Überblick z.B. in /6/) entweder die Anzahl der ankoppelbaren Komponenten von vornherein beschränken oder durch die Vergrößerung der

5

10

Signallaufzeiten dem Datendurchsatz und den Antwortzeiten für die aufgerufenen Komponenten enge Grenzen gesetzt sind. Ebenso erweisen sich die bisherigen Versuche, mono- oder multimodige ebene Lichtwellenleiter mit (rellem) Brechzahlsprung für schnelle Datenübertragung zu nutzen, wegen der aufwendigen Koppeltechnik (Prismenkoppler u.ä.,/5/) für den Einsatz in Mikroprozessor-Bussystemen als wenig geeignet.

Mit dieser Erfindung soll daher Abhilfe geschaffen werden, indem für die Zusammenschaltung der Rechnerkomponenten für die Informationsübertragung nur ein optischer Übertragungskanal (für beliebige Übertragungsrichtungen) und lediglich für die Zuführung elektrischer
15 Energie zwei galvanische Verbindungen benötigt werden.

(Unter Licht soll im folgenden der spektrale Bereich der elektromagnetischen Wellen verstanden werden, der in der optischen Nachrichtentechnik üblicherweise für Übertragungzwecke nutzbar gemacht wird, auch dann, wenn er sich den menschlichen Sinnesorganen entzieht.)

soll dabei die Leiterplatte herkömmli-Erfindungsgemäß ihren elektrischen Signalleitungen, cher Bauart, mit 25 ersetzt werden, durch eine transparente optische Lichtleiterplatte 1, entsprechend Figur 1, deren Dicke d groß sein kann in Relation zur Wellenlänge (z.B. des zur Übertragung verwendeten Lichts. Die Lichtleiterplatte ist beidseitig mit einem Material 2 (im folgenden 30 Grenzschichtmaterial genannt) beschichtet, beliebig komplexwertige Brechzahl  $\underline{n}_2 = n_2(1-jk)$ chungsindex) besitzt, deren Realteil  $n_2$  vorzugsweise kleiner als die Brechzahl n<sub>1</sub> der Lichtleiterplatte 1 35 ist.

5

Ist der Absorptionskoeffizient k des Grenzschichtmate-2 groß gegenüber der reellwertigen relativen Brechzahl  $n_{rel} = n_2/n_1$ , so können für alle Inzidenzwinkel Lichtstrahlen in der Lichtleiterplatte geführt wer-Die Reflexionen an dem Grenzschichtmaterial den. dann zwar grundsätzlich verlustbehaftet (in Abhängigkeit Polarisationsrichtung und Inzidenzwinkel), ist die Lichtdämpfung bei geringer Absorption des Grundmaterials der Lichtleiterplatte, geeigneter Wahl Grenzschichtmaterials (z.B. Metalle wie Ag, Al, Cu), der Wellenlänge des verwendeten Lichts und der Dicke d der Lichtleiterplatte so gering, daß damit zumindest Leiterplatten bis zum Europakarten-Format (100 mm \* 160 mm) ersetzt werden können. Je nach Parameterwahl ergibt sich damit eine, für die optische Signalimpulsenergie optimale Plattendicke zwischen 2 mm und 4 mm, die auch genügend mechanische Stabilität besitzt um auf zusätzliche Stützmechanismen zu verzichten.

Das Grenzschichtmaterial besitzt Aussparungen 3, die als Koppelfenster mittels elektro-optischer Wandler 4 (z.B. LED, Halbleiter-Laser) und opto-elektrischer Wandler 5 (z.B. Photodioden) eine Ein- bzw. Auskopplung der zur Nachrichtenübertragung verwendeten Lichtsignale in die Lichtleiterplatte ermöglichen. Diese Koppelfenster müssen so angeordnet sein, daß keine gegenseitige Abschattung eintritt, d.h. auf einer beliebig verlängerten Verbindungslinie zwischen zwei Koppelfenster kein drittes Koppelfenster liegt, wenn gefordert wird, daß alle Bus-Teilnehmer miteinander kommunizieren sollen; dies gilt für ein oder beidseitige Koppelfensteranordnung.

Die Wandler 4,5 (LED ,PD usw.) sind Teil der Rechnerkomponenten 7, die in entsprechenden Gehäusen auch den integrierten Schaltkreis 6 (Rechnerkomponenten-Chip) und Anschlüsse 8 für die elektrische Energieversorgung be-

35

5

10

sitzen. Die elektrische Energie kann über breite Leiterstreifen 9, die auf der Grenzschicht 2 aufgetragen sind oder Teil derselben sind, (bei Metallschichten) zugeführt werden, wobei die gegebenfalls anfallende Verlustleistungswärme auch hierüber mit abgeführt werden kann.

Wird für die Bus-Architektur eine Unterscheidung aktiven und passiven Teilnehmern (nach DIN 66264, /1/) vorgenommen, so kann z.B. entsprechend Figur 2, aktiver Bus-Teilnehmer 21 neben der inneren Rechnerkomponente mit Parallelstruktur 17 (z.B. CPU) einen Paral-1e1-Seriell-Umsetzer 16 (PSU), entprechende Senderverstärker 19 und Empfängerverstärker 20 mit der erforderlichen Signalabtastung 11 enthalten. Zusätzlich besitzt dieser aktive Bus-Teilnehmer auch einen Taktgenerator 12 für den Übertragungstakt 24, der über einen Taktteiler (Zähler) 23 mit festem Teilungsverhältnis 1/n den Prozessor-Systemtakt 14 generiert. Der Taktgenerator 12 liefert auch die Abtastintervalle für den Signalabtaster Parallel-Seriell-Umsetzer 16 setzt die in den internen Registern anfallenden parallelen Datenworte (15) in serielle Signale um bzw. übernimmt auch Rückumsetzung nach einer Übertragung.

25

30

35

5

10

15

20

Bei den passiven Bus-Teilnehmern 22, von denen, im Rahmen der Adressierungsfähigkeit der aktiven Teilnehmer, beliebig viele angeschlossen werden können, und die z.B als innere Komponente einen Schreib-Lese-Speicher 18 (RAM) enthalten, werden ebenfalls jeweils ein Empfänger-Verstärker 20, ein Sende-Verstärker 19 und bei interner Parallel-Struktur, dargestellt durch den internen Parallel-Bus 15, auch ein Parallel-Seriell-Umsetzer 16 benötigt. Die Synchronität bei der Übertragung wird über eine Taktrückgewinnungsschaltung 13 sichergestellt, die aus dem übertragenen Signal den Systemtakt zurückge-

winnt. Der Parallel-Seriell-Umsetzer 16 enthält auch die Adreßinformation, die vor Einsatz der passiven Komponente elektrisch oder auf andere Weise programmiert werden muß.

5

10

15

20

Figur 3a zeigt eine mögliche Gestaltung der optischen Koppelanordnung für eine LED 4 als optischen Sender in vergrößerter Form. Hierbei ist an das Koppelfenster 3 über eine Koppelzwischenschicht 27, die vorzugsweise aus einem transparenten Material (z.B. Kleber für feste oder Flüssigkeit für lösbare Verbindungen) mit einer Brechzahl  $n_3 = n_1$ , eine in ein festes transparentes Material 28 (z.B. Kunstharz) mit der Brechzahl  $n_4 = n_1$  eingebettete planare Leuchtdiode so angeordnet, daß die Austrittsfläche 30 die in der aktiven Zone 29 generierten Lichtquanten in den Lichtleiter 1 eintreten läßt.

Mit der Wahl der Brechzahlen  $n_1 = n_3 = n_4$  wird erreicht, daß die Ankoppelung unkritisch ist (Verkippung) und keine Transmissionsverluste an den beteiligten Grenzschichten entstehen.

Die z.Z. verfügbaren schnellen Wandler sind von ihrer physikalischen Struktur her überwiegend als ebene Strahler bzw. ebene Empfänger (Lambert-Charkteristik) mit einer kleinen aktiven Oberfläche 30 zur Anpassung an Glasfaser-Lichtwellenleiter optimiert.

Optische Sender, die sich wie Lambert-Strahler verhalten, sind aber auf die Verhältnisse der Lichtleiterplatte nicht besonders angepaßt, da der Anteil der Strahlungsleistung, der unter dem Teilraumwinkel abgestrahlt
wird, der für die Signalübertragung den wesentlichsten
Beitrag liefert, nur relativ klein ist, gemessen am
Gesamtbetrag der abgestrahlten optischen Leistung.

Zur Verbesserung des Kopplungsgrades können an der, dem Koppelfenster 3 gegenüberliegenden Grenzschicht 2, innerhalb der Lichtleiterplatte kleine Koppelkegel 31 aus reflektierendem Material angeordnet werden, die eine Umlenkung der Lichtstrahlen in einen für die Übertragung günstigen Raumwinkelbereich ermöglichen.

Neben einem geringen Kopplungsgrad hat diese Strahlungschakteristik außerdem zur Folge, daß bei der Vielzahl der möglichen Übertragungswege, zwischen optischem
Sender und Empfänger verschiedener Bus-Teilnehmer, eine
ungünstige Gewichtung der zur Gesamtstrahlungsleistung
beitragenden Teilbeiträge mit großer Laufzeit entsteht
und damit eine starke Verbreiterung (Dispersion) der
Lichtimpulsantwort im Basisband des Nutzsignals zu beobachten ist, die insbesondere bei großen Entfernungen die
Übertragungsrate begrenzt.

Der Impulsverbreiterung kann entgegengewirkt werden mit einer Verringerung des Reflexionskoeffizienten am Grenz-20 2, durch die Wahl eines Materials mit schichtmaterial schlechteren Reflexionseigenschaften. Dieses Verfahren sich erfolgreich für kleinere Lichtleiterplatten größeren ca. 100 mm Kantenlänge) anwenden, bei (bis Lichtleiterplatten macht sich aber die zusätzliche 25 Dämpfung bemerkbar, die dann zu einer weiteren Verdes Kopplungsgrades bei großen schlechterung Empfänger-Entfernungen führt.

Abhilfe kann hierbei allerdings auch eine Wölbung der Austrittsfläche 30 der Emitterdiode bringen, die außerdem noch zu einer erheblichen Steigerung des externen Quantenwirkungsgrades führen kann. Für einen Halbkugelstrahler läßt sich nach /7/ und der dort angegebenen Literatur ein, im Vergleich zum ebenen Flächenstrahler, um mindestens zwanzig mal größerer Anteil der im Innern

12

des Diodenkristalls erzeugten Strahlungsleistung auskoppeln. Wegen der unspezifischen Abstrahlrichtung ist aber auch hiermit das Problem der Impulsverbreiterung nicht gelöst.

Eine weitere Verbesserung kann ein gerichteter Strahler schaffen, der seine überwiegende Strahlungsleistung rotationssymmetrisch in einen engen Raumwinkelbereich

abstrahlt, der der Vorzugsrichtung für die Signalübertragung entspricht. Dieser läßt sich in Anlehnung an die Weierstraß-Sphäre als Weierstraß-Torus 32 entsprechend Figur 3b aufbauen, wobei sich der Außenradius  $r_1$  zum gedachten Innenradius  $r_2$  wie die Brechungsindizes des Emittermaterials (für GaAlAs:  $n_5 = 3,6$ ) zum Einbettungsmaterial ( $n_4 = n_1$ : 1,5...1,8 je nach Wahl) verhal-

Abgesehen davon, daß sich eine dafür erforderliche asphärische Oberfläche nicht mit vertretbarem Aufwand beim derzeitigen technologischen Stand für III-V-Verbindungen herstellen ließe, so wäre die Richtwirkung des Emitters auch sehr stark von eventuellen Schwankungen der Brechzahl des Einbettungsmaterials abhängig.

Dieser Nachteil läßt sich umgehen, wenn ein Halbkugelstrahler 33 (Fig. 3c) oder ein Strahler verwendet wird,
der nur für die interessierenden Teilraumwinkel eine dem
Kugelstrahler vergleichbare Strahlungschakteristik besitzt und damit erheblich einfacher herzustellen ist
als der Weierstraß-Torus. Um nun die gleiche Strahlbündelung zu erreichen wie dieser, muß der Strahler 33,
entsprechend Figur 3c, mit einer rotationssymmetrischen
Optik 35, 36, 37, versehen werden, die in Anlehnung an
die Konstruktionsregeln der Weierstraß'schen Kugellinsen eine abberationsfreie Abbildung eines Kreises im
Innern 38 des Strahlers 33 durch die Wahl des Verhält-

5

ten.

nisses der Radien der Außenkurve der Linse 35 zu einer gedachten Innenkurve 34, an die die aktive Fläche 38 des Strahlers grenzt, das identisch dem Brechzahlverhältnis  $n_7/n_6$  der Körper 35 und 36 ist, die vorzugsweise 5 Glas oder Kunststoff aufgebaut werden. Wird die Außenfläche 37 des Körpers 36 so geformt, daß die Krümmungsmittelpunkte auf dem virtuellen Bild der abberationsfrei abgebildeten aktiven Strahlerzone 38 liegen, so hat Anordnung nach Figur 3c außerdem den Vorteil, ihre Richtwirkung unabhängig von der Bechzahl des umgebenden Materials ist, sofern dieses homogen und isotrop ist.

Obige Überlegungen gelten gleichermaßen für optische Empfänger, jedoch stehen hierfür auch schnelle chige PIN-Photodioden in Planartechnik mit genügend großem externen Quantenwirkungsgrad zur Verfügung.

Können gerichtete optische Sender eingesetzt werden oder stehen andere, die Richtwirkung beeinflussende Koppelhilfen, z.B. Koppelkegel (31), zur Verfügung, so kann auch ein Grenzschichtmaterial 2 mit reellwertiger Brechzahl  $n_2 < n_1$  (d.h. k=0) Verwendung finden, wenn der durch den relativen Brechzahlunterschied n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> resultierende Grenzinzidenwinkel kleiner ist als der Hauptabstrahlwin-25 kel des optischen Senders. Für diesen Fall ergibt sich durch die Raumwinkelselektion des zu übertragenen Lichts der Grenzschicht praktisch keine Impulsverbreiterung und keine zusätzliche Dämpfung bei großen Sender-Empfän-30 so daß die Impulsenergie nur annähernd ger-Abständen, umgekehrt proportional mit der Entfernung abklingt. wird die Kombination, gerichteter Sender und reellwer-Grenzschichtmaterial, vorzugsweise bei großen Lichtleiterplatten einsetzen.

10

15

Die Halbleiterplättchen (Chips) hochintegrierter Schaltkreise werden heute überwiegend in Siliziumtechnik hergestellt und nur einseitig genutzt. Bei der Anwendung in optischen Bus-Systemen bietet es sich an, die Rückseite der Chips dahingehend zu nutzen, daß auf ihnen z.B. die Empfänger in Form großflächiger PIN-Photodioden aufge-Steht auch für direkte Halbleiter (III-Vbaut werden. Verbindungen) die Hochintegrationstechnik zur Verfügung, so können beide opto-elektrischen Wandler (z.B. LED und auf ein gemeinsames Halbleiterplättchen Photodiode) aufgebaut werden. Dabei bietet es sich an. Unterseite die Wandler und die übrigen Schaltungsteile auf die, der Lichtleiterplatte abgewandten Oberseite des Chips vorzusehen.

15

20

25

10

Für die serielle Übertragung von Mikroprozessor-Bus-Signale läßt sich kein allgemein gültiges Übertragungsprotokoll angeben, da auch die bisher bekannten Parallel-Busse sehr unterschiedlich aufgebaut sind und stark an die jeweilige Prozessorarchitektur gebunden sind. Demnach soll das nachfolgend beschriebene serielle Bus-Protokoll, daß für eine Mikroprozessor-Bus-Familie realisiert wurde, zu denen z.B. die Prozessoren M6800, M6809 (beide von Motorola Inc., USA) und der R6502 und verwandte Prozessoren (von MOS, Rockwell, GTE usw., USA) gehören, als ein mögliches Realisierungsbeispiel für serielle synchrone Mikroprozessor-Bus-Systeme angesehen werden. Asynchrone serielle Bus-Systeme lassen sich in ähnlicher Weise daraus ableiten.

30

35

Ausgehend von einem synchronen nichtüberlappenden Zwei-Phasen-Taktsystem 40, entsprechend Figur 4, mit den Signalen  $\emptyset_1$  und  $\emptyset_2$ , welches für die serielle Übertragung in 72 Teilzyklen, repräsentiert durch den PLL-Zählerstand 47, aufgeteilt wird, steht vom gemeinsamen Bezugszeitpunkt 41 ab, nach einer Verweilzeit  $T_{\rm RW}$  das Rich-

tungssignal R/W 42 zur Verfügung, welches logisch "1" für einen nachfolgenden Lesezyklus (vom Prozessor aus gesehen) und log. "O" für einen Schreibzykus signalisiert.

5

10

15

20

Nach einer Verweilzeit T<sub>Ad</sub> liegt das gültige Adreßwort 43 am parallelen Adreß-Bus an, so daß, beginnend einem Adreß-Vorbit (AVB) 48, mit der Aussendung seriellen Bus-Signals 46 frühestens von diesem Zeitpunkt an begonnen werden kann. Für dieses Beispiel wurde das Steuersignal R/W 49 mit in die Adreßübertragung 50 eindie mit einem Adreß-Nachbit (ANB) 51 ihren Abschluß findet und ein sogenanntes Übertragungszeitfenster belegt. Mit der Übertragung der Steuer- und Adreßaktiver Bus-Signale sichert sich der Prozessor als Teilnehmer die Kontrolle über den Bus für den laufenden Bus-Zyklus. Die passiven Bus-Teilnehmer müssen diese Signale mit den dafür vorgesehenen Einrichtungen (5, 11, 13, 16, 20) empfangen und auswerten, wobei der angesprochene Teilnehmer sich für die nachfolgende Datenübertragung bereithalten muß.

Innerhalb der zweiten Phase des Bus-Zyklusses muß im Falle einer Schreiboperation der Prozessor nach einer Verweilzeit TDS das Datensignal 44 bereitstellen, welches dann in einem weiteren Übertragungszeitfenster beginnend mit einem Daten-Vorbit 52 und den Daten 53 seriell übertragen wird. Der angesprochene passive Busteilnehmer muß dieses Datum empfangen und gegebenenfalls wieder in eine parallele Form rückumwandeln (16) und entsprechend seiner Aufgabe speichern (RAM), weiterverarbeiten (z.B. Subprozessoren) oder an andere Betriebsmittel (E/A-Komponenten) ausgeben.

Im Falle einer Leseoperation muß der angesprochene passive Bus-Teilnehmer das angeforderte Datum nach einer Zugriffszeit  $T_{ZP}$ , nach Abschluß der Adreß-Übertragung, ebenfalls beginnend mit einem Daten-Vorbit 52, das serielle Datenwort 53 an den Prozessor übertragen. Vorzugsweise wird dieser Übertragungszyklus im gleichen Zeitraster abgewickelt wie bei der Schreiboperation, was ein Mitprotokollieren durch andere Bus-Teilnehmer erleichtert.

Der Preis für die serielle Bus-Übertragung ergibt durch die verkürzte Zugriffszeit T<sub>ZP</sub> gegenüber der 10 Parallel-Busses  $T_{DL}^-$  Max $(T_{Ad}, T_{RW})$ , die jedoch bei Erhöhung des Übertragungstaktes und entsprechend feinerer Unterteilung des Übertragungzyklusses in mehr als 72 Einheiten vergrößert werden kann. Andererseits läßt sich aber ein PSU 16 beim heutigen Stand der Technik für 15 Bus-Zyklusdauer  $T_{Z}$ von 1000 ns und einer seriellen Übertragungsrate von 72 MBit/s mit ca. 200 TTL-Gatterfunktionen so aufbauen, daß für die internen, parallelen, passiven Teilkomponenten (z.B. RAM) eine Zugriffszeit von ca. 200 ns verbleibt. Dieser zusätzliche Auf-20 wand für die serielle Übertragung ist gemessen an den Gatterzahlen moderner Prozessoren sehr gering.

Wird die herkömmliche parallel organisierte Bus-Treiberlogik durch entsprechende PSU-Teilsysteme 16 innerhalb
der integrierten Schaltkreise ersetzt, so lassen sich
durch geringfügige Modifikationen der Prozessorarchitektur insbesondere die Verweilzeiten für die Adreß- und
Steuersignale so vorverlegen, daß eine wesentlich
größere Zugriffszeit für die passiven Bus-Teilnehmer
verbleibt.

Die Vorzüge des Optobusses gegenüber der herkömmlichen Leiterplattentechnik ergibt sich wie folgt:

- 1. Durch den Verzicht auf oder zumindest erheblich geringeren Bedarf an wertvollen Rohstoffen, wie Kupfer und Gold für den Kontaktapparat und dafür den Einsatz preiswerter Rohstoffe wie z.B. Aluminium (Leiterbahnen/Kühlung, Verspiegelung) und Glas bzw. Kunststoff für die Lichtleiterplatte, lassen sich die Materialkosten drastisch verringern.
- Für neue Rechnerkonfigurationen muß nicht jeweils ein neues Leiterplatten-Lay-Out erstellt werden, hingegen ist nur einmalig eine Koppelfensteranordnung für eine bestimmte Koppelstellenzahl zu entwickeln.
- Durch weitgehenden Wegfall eines elektrischen Kontaktapparates kann eine erheblich dichtere Packung der Bauelemente erfolgen.
- 4. Mit zunehmender Wortbreite von Rechnerkomponenten wird die Verwendung optischer Übertragungstechniken auch bei den noch niedrigen externen Quantenwirkungs graden von 3% bis 5% für derzeit verfügbare optische Emitter (LED) zu einer Verringerung der Verlustleistung im Bereich der Bus-Treiber-Logik-Elemente führen.
- 5. Da externe Signalleiterbahnen fehlen, können dort auch keine Störungen durch elektro-magnetische Wechselfelder auftreten und wegen der kleinen Weglängen der noch verbleibenden Chipleiterbahnen ergeben sich nur noch sehr kleine Induktionsströme, die sich durch ein geeignetes Chip-Lay-Out zudem weitgehend kompensieren lassen. Diese Tatsache wird

die Betriebsicherheit von Rechnerkomponenten bei schwierigen Umweltbedingungen verbessern helfen.

6. Werden die Koppelstellen mit steckbaren Fassungen für die Bus-Teilnehmer und lösbaren Koppelzwischenschichten ausgestattet, so können z.B. Rechnersysteme auch auf Platinen-Ebene nachträglich umkonfiguriert werden.

#### Literatur:

5

15

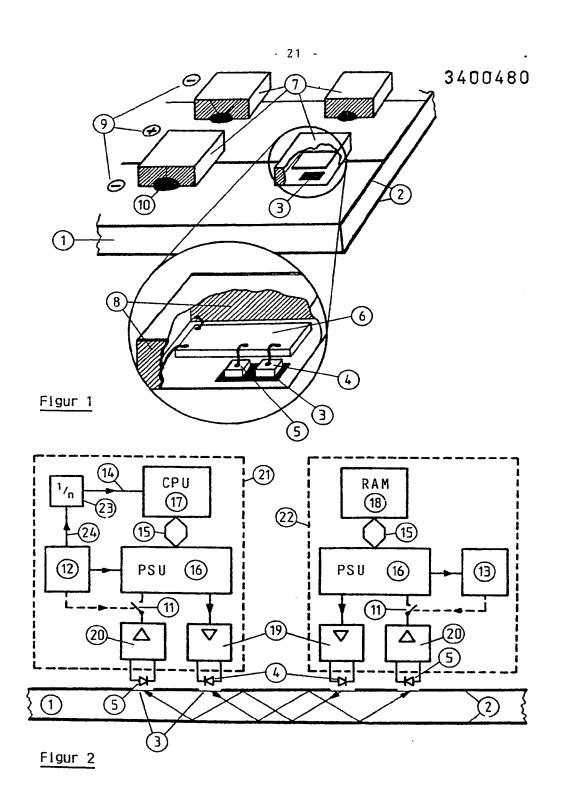
- /1/ DIN 66264: Mehrprozessor-Steuersystem für Arbeitsmaschinen (MPST) Parallelbus, Teil 1, Deutsches Institut für Normung e.V. (Berlin: Beuth, 1983)
  - /2/ Flik, T.; Liebig, H.: 16-Bit-Mikroprozessorsysteme (Berlin: Springer, 1982)
- 10 /3/ Kind, R.: IIC-BUS: Verteilte Intelligenz auch in Geräten, Elektronik (1981) Bd.7, 89-94
  - /4/ Offenlegungsschrift, DE 3012105 A1: Daten-Dialogsystem, Deutsches Patentamt, Int.C1.:H04 B9/00 (Offenlegungstag: 15.10.81)
    - /5/ Unger, H.G.: Planar Optical Waveguides and Fibres (Oxford: Clarendon, 1977)
- 20 /6/ Rosenberger, D.: Microoptic Passive Devices for Multimode Optical Fiber Communication Systems, Siemens Forsch.- u. Entw.- Ber. Bd.8 (1979) Nr.3
- /7/ Winstel, G.; Weyrich, C.: Optoelektronik I, Halbleiter-Elektronik (Berlin: Springer, 1980)

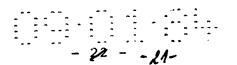
30

Nummer: Int. Cl.<sup>3</sup>:

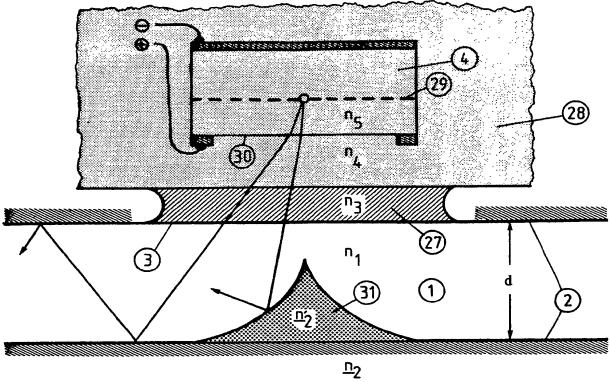
Anmeldetag: Offenlegungstag: 34 00 480 G 02 B 6/28 9. Januar 1984

5. September 1985

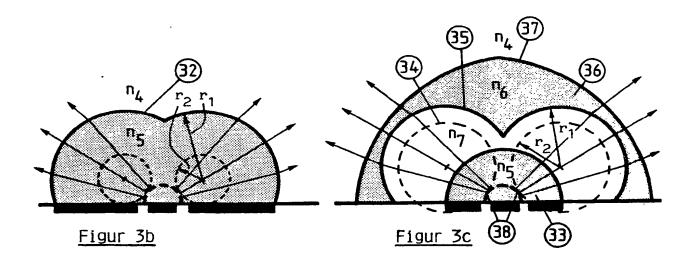




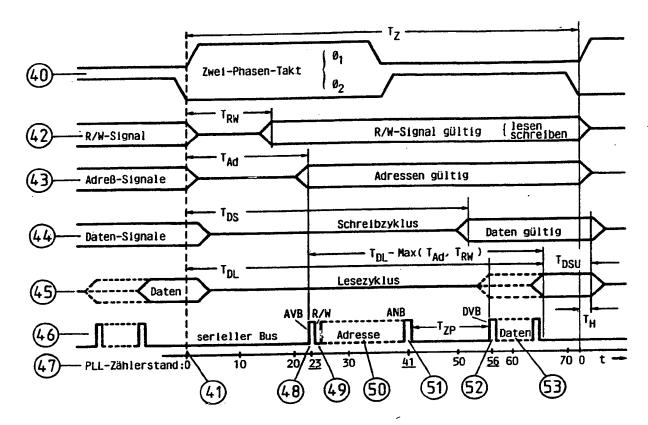
3400480



Figur 3a



## **BEST AVAILABLE COPY**



Figur 4